2213189-2 ✔ 有效

LUMAWISE | Inverted Thru-Board

TE 内部编号 2213189-2

Poke-In Connectors, Wire-to-Board, 2 Position, .12 in [3.3 mm] Centerline, Printed Circuit Board, Height .3 in [7.5 mm], Inverted Thru-Board

在 TE 官网查看>

连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器

连接器系统: **线到板**

位数: 2

中心线（间距）: 3.3 mm [.12 in]

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

连接器高度: 7.5 mm [.3 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	2

电气特征

工作电压	400 VAC

主体特性

主要产品颜色	土黄色

接触件特性

	98.4 µin
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.3 mm[.12 in]

尺寸

连接器高度	7.5 mm[.3 in]
线径	26 – 24 AWG

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

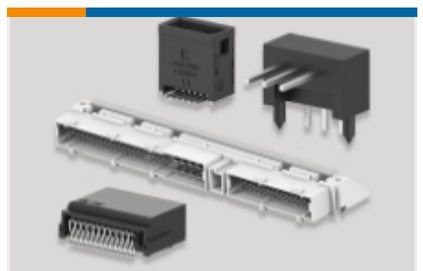
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2106091-1
2 pos Inverted Thru Board SMT Header

该系列中的其他产品 | Inverted Thru-Board



PCB 板端连接器及母端(8)

Poke-In 连接器(8)

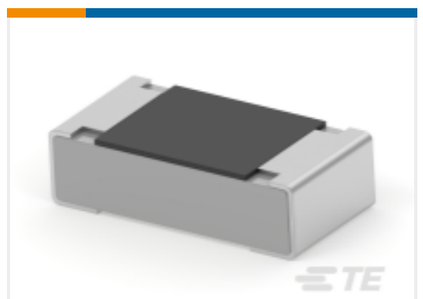
客户还购买了

TE 产品编号8-968970-2
MCP2.8 GEH ASSY 6P

TE 产品编号794617-8
8POS,MICRO MNL,RCPT HSG

TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL

TE 产品编号140825-2
110 FASTON,REC.,22-18 AWG,PTBR



TE 产品编号1-2176340-5
CRGCQ 0603 220R 5%

文档

产品图纸

Assembly, IPI Connector 26-24GA w/o cap

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213189-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213189-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213189-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Inverted Thru Board Interconnects

Inverted Thru Board Interconnects

英文版本

Inverted Card Edge & Poke In Connector Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Inverted Thru Board Connectors to IEC 60998

英文版本

Inverted Thru Board Connectors to IEC 60998

英文版本